

正本

社團法人新北市建築師公會 函

地址：22065 新北市板橋區中山路一段 293-1 號 6 樓

連絡人：歐姿吟

電話：02-89534420#111 傳真：02-89534426

電子信箱：ntcl11@ntcaa.org.tw

受文者：全體會員

發文日期：中華民國 115 年 8 月 24 日

發文字號：新北市建師字第 1042 號

速別：最速件

密等及解密條件：

附件：

主旨：社團法人台灣智慧建築協會主辦「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，歡迎會員踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」為提供更深入之觀展體驗，邀請本會組團參加，特別規劃「貴賓專屬導覽」，並由專人帶領參觀展會重點展區，深入了解智慧建築、永續淨零、AI 科技應用及創新建材等最新發展趨勢，以促進智慧建築產業合作與發展。

二、本次導覽共安排 4 梯次，採團體統一入場，每梯次以 20 名為限，場次如下：

梯次	辦理日期	名額	報名截止日
第 1 梯次	115 年 9 月 3 日（星期四）下午 2 時至 3 時	共 20 名	8 月 28 日 （星期五） 下午 5 時止
第 2 梯次	115 年 9 月 3 日（星期四）下午 3 時至 4 時	共 20 名	
第 3 梯次	115 年 9 月 4 日（星期五）下午 2 時至 3 時	共 20 名	
第 4 梯次	115 年 9 月 4 日（星期五）下午 3 時至 4 時	共 20 名	

註：報名成功名單請於 8 月 31 日後自行至公會網站查詢。

三、活動地點：台北世界貿易中心展覽大樓一館 A 區（臺北市信義區信義路五段 5 號）。參加會員請依所報名場次自行前往，並於導覽開始前 10 分鐘至入口前集合；為維護導覽品質，逾時恕不接受分批入場。

*交通方式可搭乘台北捷運淡水信義線至「台北 101／世貿站」後步行前往。

四、報名方式：

(一)有意願參加之會員，請掃描下方 QR Code 填寫線上報名表，並擇一梯次報名；各梯次限額 20 名，額滿為止。

1. Google 表單網址：<https://forms.gle/Bv6zwGtLVASFLDdV7>

2. QR CODE：



(二) 本會 APP 報名（新北市建築師公會 APP/活動專區/我要報名）。

理事長 **汪俊男**